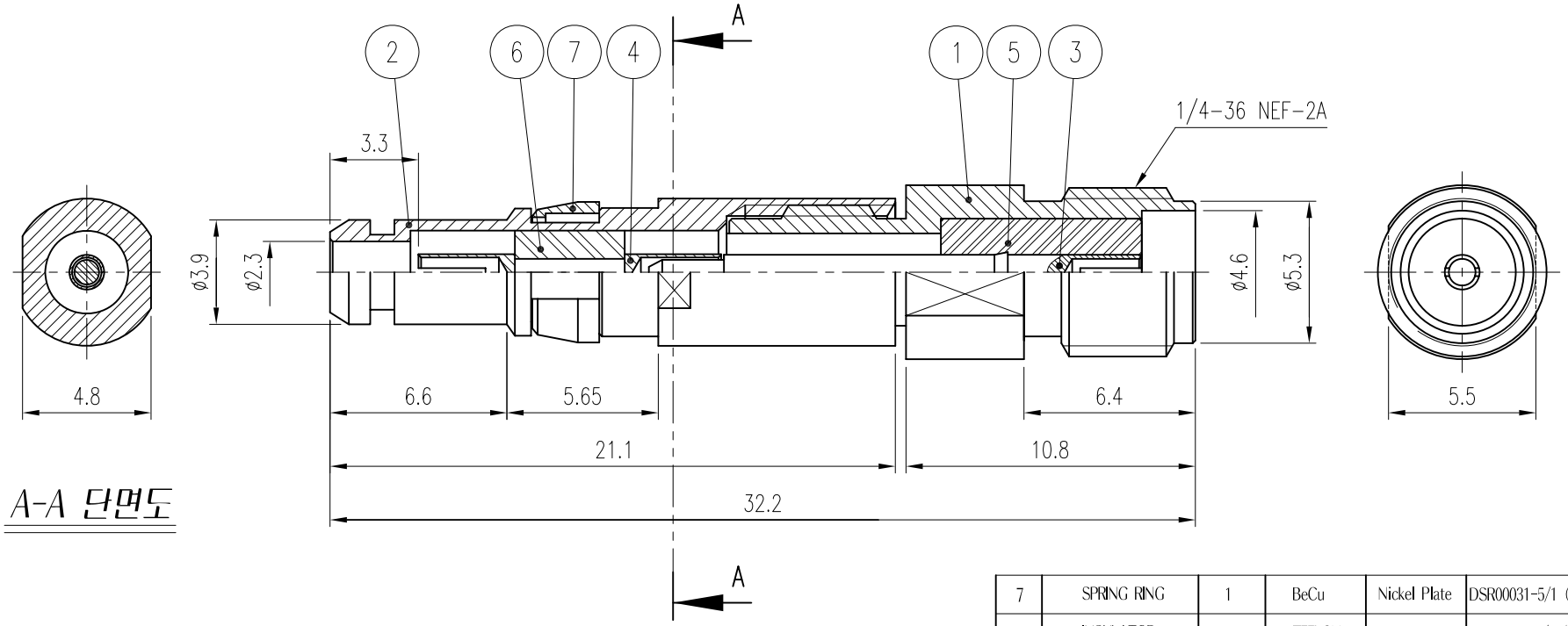
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



A-A 단면도

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
7	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00031-5/1 (RB001)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00892-N/1 (HP001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00189-N/1 (HA141)
4	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01103-5/1 (EP001)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00028-5/1 (EA198)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD03087-5/1 (DP001)
1	BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00293-5/1 (DA213)

대체가능재질

공통공차

소수 각도 분수

재질

열처리

보호피막처리

년월일 1999. 9. 10.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 4/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH

KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMAJ-PKZJ VER.0

A4

도번 AD00311-7/1

K361-185-000